

Flux Pen IF8001 Technical Data



NO CLEAN FLUX PEN FOR REWORK

CONTROLLABLE AMOUNT OF FLUX

MINIMUM FLUX WASTAGE

COSMETICALLY CLEAN

COMPLETELY PORTABLE PACKAGE

EXCELLENT MATERIAL COMPATIBILITY



제품 설명

Flux Pen IF8001은 알맞은 양의 플럭스를 정밀 회로의 수리 및 부품을 추가하는데 용이하도록 특별히 개발된 제품입니다.

Flux Pen IF8001은 IPC818의 표면 절연 저항(Surface Insulation Resistance) 요구사항에 맞는 부식이 없고 전도성이 아닌 플럭스를 함유하고 있습니다.

FLUX의 물리적 <u>특성 (Physical Properties)</u>

물리적 형태 : 밝은 황색

비중 (20°C) : 0.8525 g/ml +-0.0075

고형물(Solid Content) : 8.55%+-0.95

인화점(TOC) : +12°C

할로겐화물 내용물(Halide Content) : 0%

총 산성번호(Total Acid Number) : 67.5mg KOH/g+-7.5

물(Water Content) : 3.5%+-0.5

포장 (Packaging)

10ml 펜 형태로 공급

적용분야 (APPLICATION)

IF-8001 Flux Pen은 플럭스를 아래와 같은 분야에 적용할 수 있습니다.

• 인쇄된 회로기판

• 표면 부착 부품 패드

• 칩 운반체

• 스위치

• 방열판

• 소켓

사용 방법

IF-8001 Flux Pen을 수직으로 세우고 적용할 위치에 대고 가볍게 누른 상태에서 표면에 적용시킵니다. 깨끗한 천으로 펜의 끝부분에 뭉쳐진 플럭스를 닦아줍니다.

제품 문의: 하이켐

전화: 02)894-1545 팩스: 02-863-1545 URL: http://www.highchem.co.kr